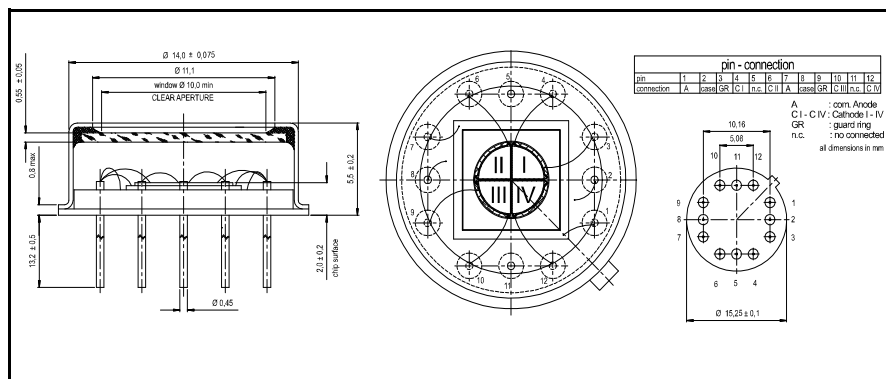
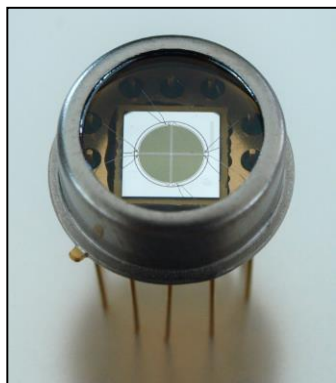




Features

- Ø 4 mm total active area
- Segmented in 4 quadrants
- High QE for $\lambda = 850\text{-}1064\text{ nm}$
- Low slope multiplication curve

Description

Segmented quadrant avalanche photodiode with enhanced IR responsivity in hermetic TO type metal can.

Application

- Pulsed 1064 nm laser detection
- Light source positioning
- Laser alignment

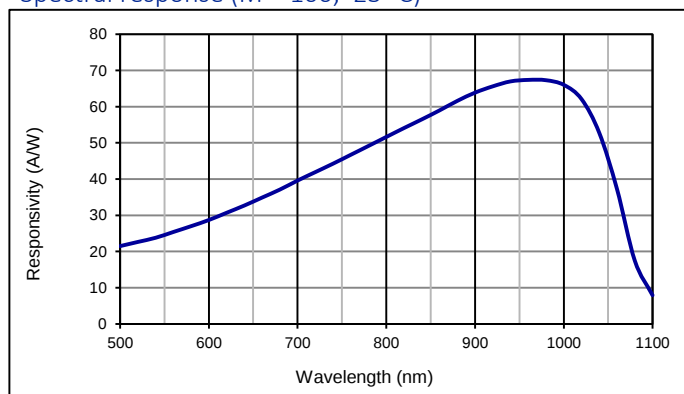
RoHS

2011/65/EU

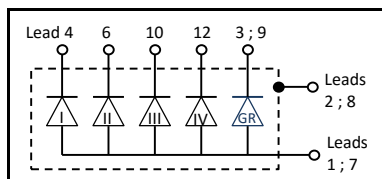
Absolute maximum ratings

Symbol	Parameter	Min	Max	Unit
T_{STG}	Storage temp	-55	125	°C
T_{OP}	Operating temp	-40*	100	°C
M_{max}	Gain ($I_{P0} = 1\text{ nA}$)	1000		
I_{PEAK}	Peak DC current		0.25	mA

Spectral response ($M = 100$; 23 °C)



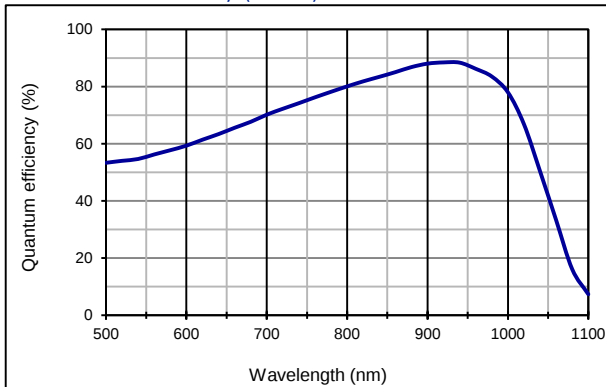
Schematic



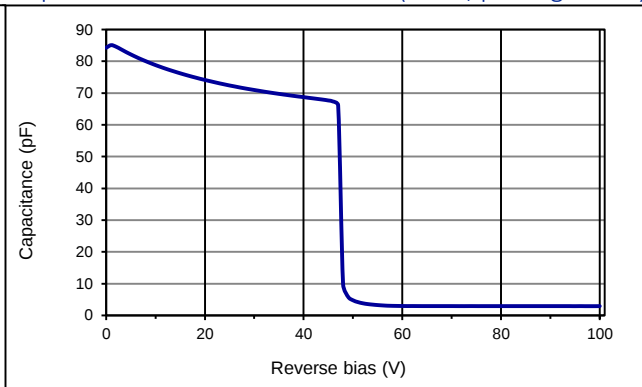
Electro-optical characteristics @ 23 °C

Symbol	Characteristic	Test Condition	Min	Typ	Max	Unit
	No of elements			4		
	Active area	segmented in 4 quadrants		Ø 4000		µm
	Gap			110		µm
I_D	Dark current	$M = 100$; $\lambda = 905\text{ nm}$, per segment		7	75	nA
C	Capacitance	$M = 100$, per segment		4		pF
	Responsivity	$M = 100$; $\lambda = 1064\text{ nm}$		36		A/W
t_R	Rise time	$M = 100$; $\lambda = 905\text{ nm}$; $R_L = 50\text{ }\Omega$		5		ns
V_{BR}	Breakdown voltage	$I_R = 2\text{ }\mu\text{A}$	300	350	500	V
	Temperature coefficient			3.3		V/K
	Photo current uniformity	$M = 50$		± 5	± 10	%

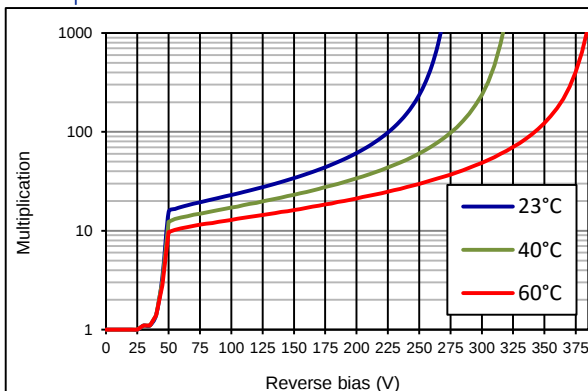
Quantum efficiency (23 °C)



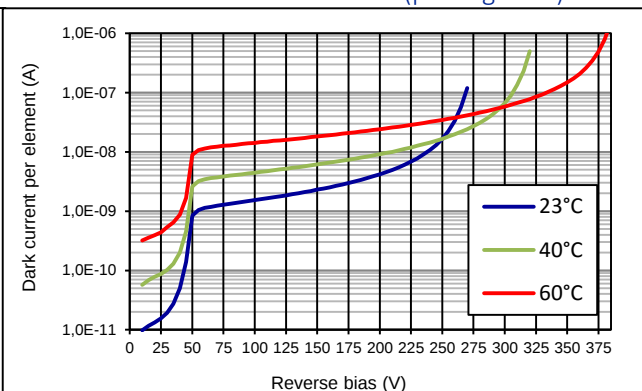
Capacitance as fct of reverse bias (23 °C, per segment)



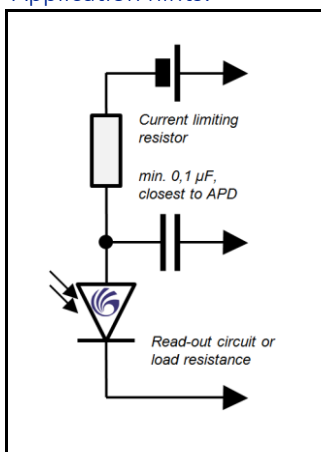
Multiplication as fct of reverse bias



Dark current as fct of reverse bias (per segment)

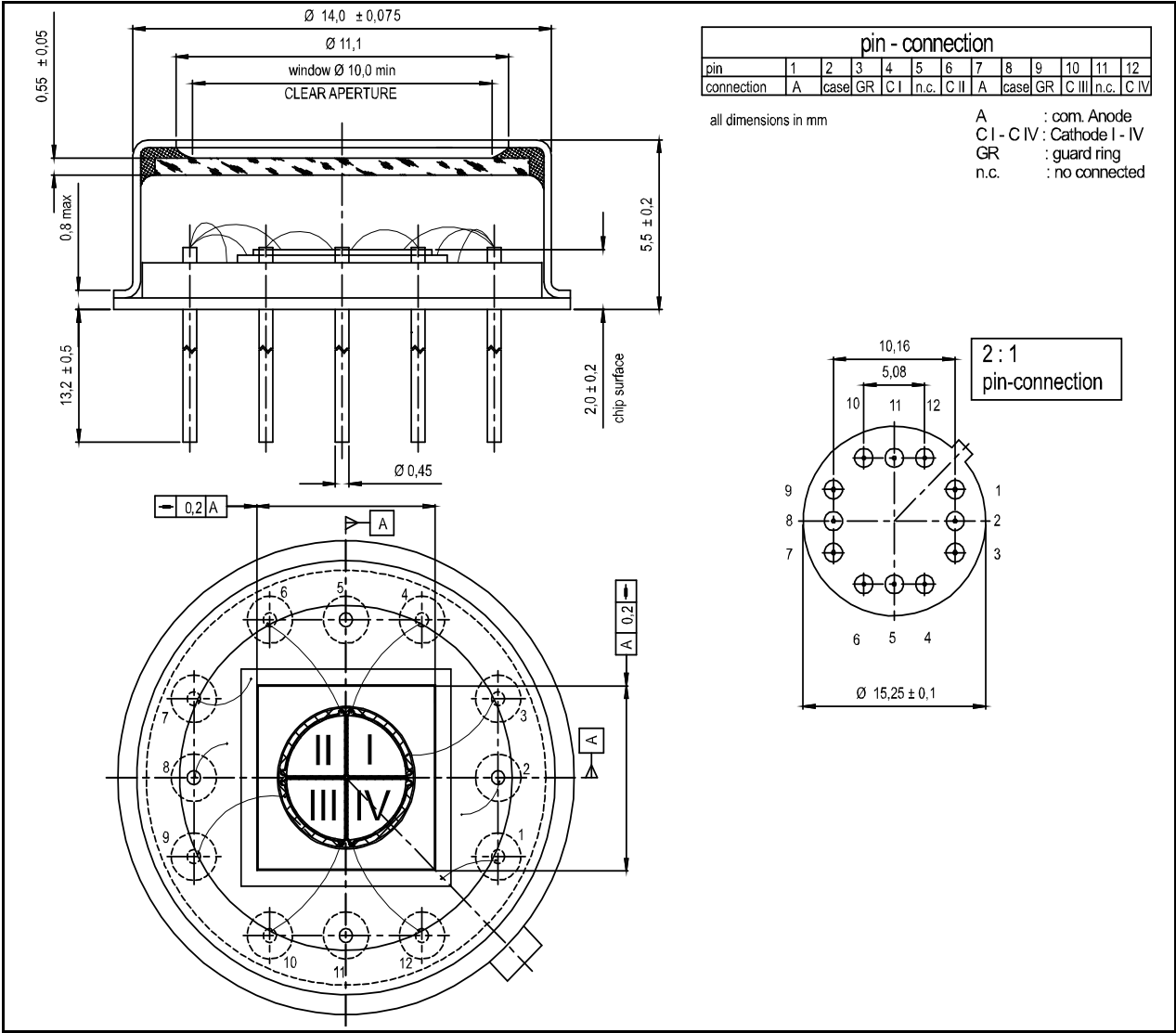


Application hints:



- Current should be limited by a protecting resistor or current limiting - IC inside the power supply
- Guard ring should be connected to ground
- For low light level applications blocking of ambient light should be used
- For high gain applications bias voltage should be temperature compensated
- Please consider basic ESD protection while handling
- Use low noise read-out - IC
- For further questions please refer to document "Instructions for handling and processing" and application notes for APDs and APD-Arrays

Technical Drawing, Package: TO8Si



Package dimension

Small quantities: Chips on foam pad, boxed (12 cm x 16.5 cm)

Disclaimer: Due to our strive for continuous improvement, specifications are subject to change within our PCN policy according to JESD46C.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331